# MANUFACTURE OF THIN-FILM COIL.

Patent number:

JP60254403

**Publication date:** 

1985-12-16

Inventor:

OSHIKI MITSUMASA; others: 01

**Applicant:** 

**FUJITSU KK** 

Classification:

- international:

G11B5/31; G11B5/17

- european:

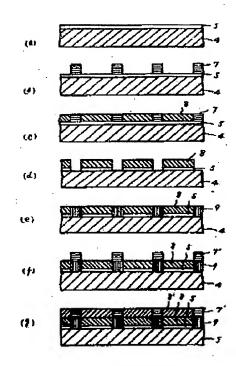
Application number: JP19840111245 19840531

Priority number(s):

# Abstract of **JP60254403**

PURPOSE:To form a plated layer of a conductive substance having a thickness by repeating processes of forming photoresist mask and plating for a necessary number of times, by forming a photoresist mask and performing the plating after a photoresist mask is formed and plating is performed.

CONSTITUTION:A base layer 5 for plating is formed on a substrate 4 and a mask 7 of 2mum thick is formed with a photoresist 6 (Fig. b). Then a plated layer 8 having a thickness of 2mum is formed by copper plating (Fig. c) and a thin-film coil 2 is formed on the substrate 4 by the plated layer 8 of copper by removing the mask 7 and exposed base layer 5 for plating (Fig. d). Thereafter, the surface is flattened by applying an insulating material 9 around the plated layer 8 (Fig. e) and another mask 7' of 2mum thick is formed on the plated layer 8 and insulating material 9 with the phtoresist 6 in the same way as shown by Fig. b (Fig. f), and then, another plated layer 8' of 2mum thick is formed on the plated layer 8 by using the mask 7' (Fig. g). Therefore, a thin-film coil having a thickness of 4mum can be formed by 2 times of plating processes.



#### 60日本国 件 庁(JP)

10 特許出願公開

#### ®公開特許公報(A) 昭60-254403

. Olnt Cl.

趋別記号

广内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)12月16日

G 11 B

7426-5D 6647-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

薄膜コイル製造方法

②特 顧 昭59-111245

会出 昭59(1984)5月31日

伊州 明 老

押 木 越

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

個発明 者 Ш 4

川崎市中原区上小田中1015番地

砂出 願 富士通株式会社 の代 理 弁理士 松岡 宏四郎

1. 発明の名称

薄膜コイル製造方法

2. 特許請求の範囲

導電性の鍍金下地層上に所望のコイル形状のホ トレジストのマスクを形成したのち導電体の鍍金 層を形成する鍍金工程と、前配鍍金階の上に前記 コイル形状と同じ形状のホトレジストのマスクを 形成したのち導電体の鍍金膜を重ねて形成する再 鍍金工程とを含むことを特徴とする薄膜コイル盤 造方法。

- 3. 発明の詳細な説明
- (a) 度業上の利用分野 ·

・本発明は磁気ディスク装置の構成要素である磁 気ヘッド用のコイルの事談技術による製造方法に 関する。

磁気ディスク装置においては、磁気ヘッドと高 遠回転する磁気ディスクとの接触によって各部に **耽損等が生ずることを防止するため、磁気ヘッド** は磁気ディスク面から数小間隔を隔てて浮上する

ように設計されてり、軽量化のため電気鍍金等の 薄膜技術によって製造されるようになった。また 記録密度の増大あるいはアクセス速度増大等のた め今後とも更に軽量化および小型化することが望 まれている。

第2図は寝膜技術によって製造された篠膜磁気 ヘッドの構造を断面図向と一部主構成要素の平面 図印とによって示したものであり、1は磁心およ び砒極を形成するパーマロイ、2は銅の鍍金層に よって形成される薄膜コイル、3は絶縁材である。

現在実用に供されている代表的製品においては、 薄膜コイル2の鍍金暦(第≵図(c)参照)の厚み t は約2μm, 鍍金層のパターン幅をは約6μm, 同パターン間隔 d は約3 μm, また薄膜コイル 2・ のターン数はBターンであるが、前配小型化のた めに鍍金眉のパターン幅wおよびパターン間隔d を小さくすることが考えられる。しかし、雰頭コ イル2の発熱によの温度上昇を避けるためには蒋 膜コイル2の断面積を増加する必要があり、一方. パターン間隔せはこれ以上決めることは絶縁上の

問題があるので、磁気ヘッドの小型化のためには 薄膜コイル 2 の鍍金層の厚み L を増大することが 最も有効な解決策として考えられている。

#### (b) 從来の技術

第3図は稼譲継気へッドの主要構成要素である 稼譲コイル2の製造方法の概要を工程類に断金面図 によって示す図であり、(a)は基板4上に镀金下面地 層5を形成した状態、(b)は镀金下地層5の上に現金 トレジスト6塗布した状態。(c)は露光および現態 処理によてホトレジスト6からマスク7を形成した状態。(d)は網を镀金して镀金層8を形成した状態。(f)はマスク7を除去したあとの状態。(f)は外 部に露出した镀金下地層5を除去し基版4上に钢 の镀金層8によって稼譲コイル2が形成された状 額である。

ところで、単に寝膜コイル2の厚み t を増加するだけであればホトレジスト 6 すなわちマスク 7 の厚みを増加すればよいのであるが、マスク 7 の各部の寸法特度を確保する上ではホトレジスト 6 の厚みは約 2 μ m が限度であり、したがって薄膜

コイル2の厚みtも約2μmが限度であった。

(c)発明が解決しようとする問題点 本品明が解決しようとする問題点は、 サは

本発明が解決しようとする問題点は、寸法特度 を損なうことなく寝頭コイルの厚みを従来の限界 を越して更に増加することにある。

## (d) 問題を解決するための手段

したがって、本発明になる郷膜コイル製造方法は、 導電性の酸金下地層上に所望のコイル形状のホトレジストのマスクを形成したのち導電体の鍛金層を形成する鍍金工程と、 前記鍍金層の上に前記コイル形状と同じ形状のホトレジストのマスクを形成したのち導電体の鍛金膜を重ねて形成する再鍍金工程とを含めるようにしたものである。

#### (e) 作用

すなわち、本発明においては、ホトレジストのマスクを形成して鍍金をおこなったのち、更にその上にホトレジストのマスクを形成して鍍金をおこなうものであり、このような工程を必要回数録り返すことによって厚みのある導電体の鍍金層を形成することができるとともに、毎回形成するホ

トレジストのマスクの厚みを寸法精度を確保する 上で必要な限度以下とすることによって、寸法精 度の優れた薄膜コイルを得ることができるように したものである。

#### (1) 軽施例

次に本発明の要旨を第1図に示す実施例によって具体的に説明する。なお全図を通じて同一の符号は同一の対象物を指す。

た状態、値はマスク?'を形成した鍍金層 8 の上に 2 μmの厚みの銀金層 8 'を重ねて形成した状態である。

このようにして 2 回の飯金工程によって 4 μ m の厚みの遊聴コイルを形成することができる。

# (ま)発明の効果

以上説明したように、本発明によれば、各部の 寸法精度を損なうことなく、従来よりも更に厚み のある薄膜コイルを製造することが可能であり、 特性の低れた破気ヘッドが得られるという効果が ある。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による製造方法の一実施例を工程順に示す例断面図。

第2回は存譲従気ヘッドの構造を説明する図。 第3回は従来一般に用いられている存譲研気ヘッドの製造方法を工程順に示す側断面図。

図において,

2 は篠膜コイル

4 は基板

5 は彼金下地層

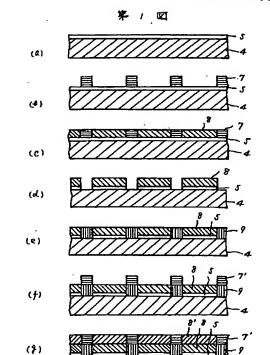
6 はホトレジスト

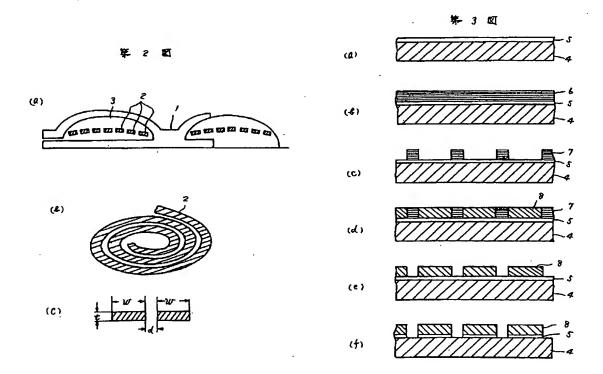
CONTRACTOR AND THE PROPERTY OF THE SECOND SECURITIES AND SECOND S

# 特別昭60-254403 (3)

7と7'はマスク 8と8'は彼金層 である。

> 代理人 弁理士 松岡宏四郎 <mark>色報</mark> 全部主





The second of the second of the second of